

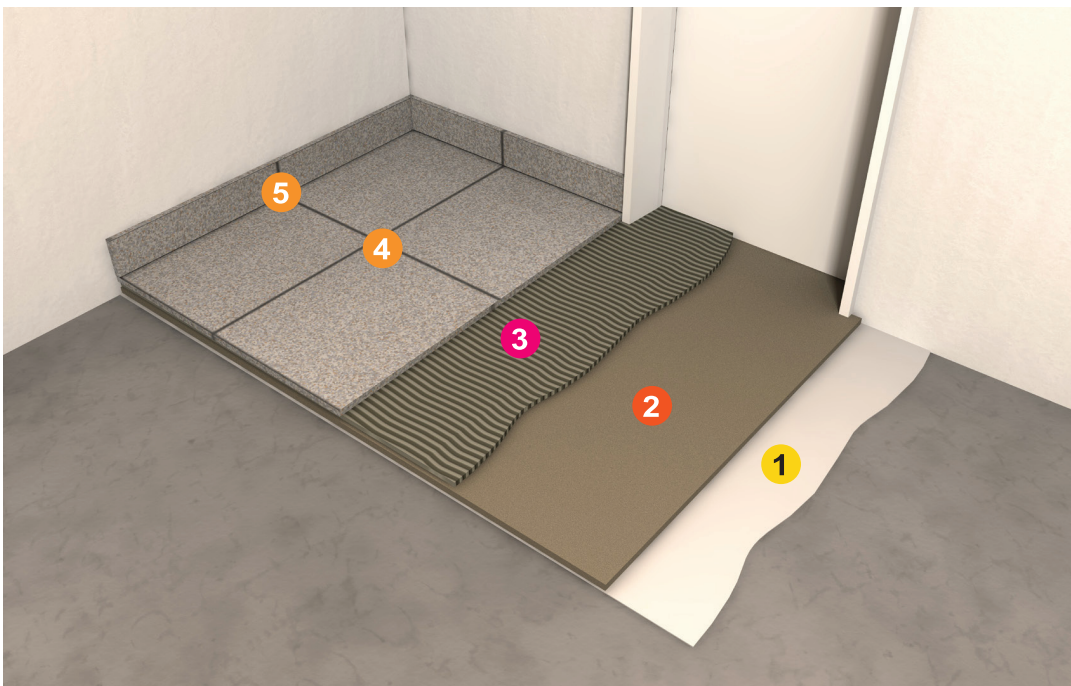


ARDEX

KAMIEŃ NATURALNY

(wrażliwy na wilgoć)

Wewnątrz pomieszczeń



1 Gruntowanie ARDEX P 52 (1:3)

5 Fuga silikonowa ARDEX ST

2 Wyrównanie podłoża ARDEX K 14

3 Zaprawa klejowa ARDEX N 23,
ARDEX N 23 W

4 Zaprawa fugowa ARDEX MG

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

ARDEX P 52 | Koncentrat gruntujący



- Wewnątrz, ściana i podłoga
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Wiąże luźne pyły na podłożu
- Mostek szczerw dla mas wyrównawczych ARDEX
- Bardzo niskie zużycie ok. 50 gr/m²
- Bardzo niski poziom emisji EC1 PLUS

WYRÓWNANIE PODŁOŻA

ARDEX K 14 | Rozplywna masa wyrównująca



- Wewnątrz, podłoga
- Z efektem ARDURAPID
- Szybka, po 3 godz. klejenie okładzin
- Bez tendencji do tworzenia się rys
- Warstwa od 1,5 do 20 mm
- Możliwość podawania pompą
- Na ogrzewania podłogowe
- Bardzo niski poziom emisji EC1

KLEJENIE OKŁADZIN

ARDEX N 23 | Elastyczna zaprawa klejowa do kamieni naturalnych MicroTec C2 FTE S1



- Wewnątrz, ściana i podłoga
- Z efektem ARDURAPID
- Technologia AMF, wzmocnienie włóknami
- Szybkowiążąca, obciążanie po 2 godzinach
- Czas użycia 1 godzina
- Bardzo wysoka wydajność, ok. 9m² (10x10x10 mm)
- Grubość warstwy 2 – 15 mm
- Bardzo niski poziom emisji EC1

ARDEX N 23 W | Elastyczna zaprawa klejowa do kamieni naturalnych MicroTec C2 FTE S1



- Wewnątrz, ściana i podłoga
- Z efektem ARDURAPID
- Technologia AMF, wzmocnienie włóknami
- Szybkowiążąca, obciążanie po 2 godzinach
- Czas użycia 1 godzina
- Bardzo wysoka wydajność, ok. 9m² (10x10x10 mm)
- Grubość warstwy 2 – 15 mm
- Bardzo niski poziom emisji EC1

FUGOWANIE

ARDEX MG | Elastyczna masa fugowa do kamieni naturalnych



- Hydrofobowa
- Bardzo gładka powierzchnia
- Wewnątrz, ściana i podłoga
- Do 8 mm
- Czas użycia 30 minut
- Obciążanie powierzchni po 90 minutach
- Bardzo łatwa obróbka i zmywanie

ARDEX ST | Silikon do kamienia naturalnego



- Właściwości antygrzybiczne
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na promienie UV